关于推荐中国机械工程学会半导体装备分会  
第一届委员会委员候选人的通知

**各有关单位、个人：**

2024年10月27日，中国机械工程学会第十二届理事会第五次会议审议通过了成立“半导体装备分会”的提案，分会支撑单位为浙江大学机械工程学院。该分会是我国首个半导体装备技术领域的全国性学术组织，将面向半导体材料制造装备、晶圆制造与量测装备、芯片封装与测试装备、零部件与材料等专业方向及相关基础理论、关键技术与前沿研究领域，组织开展学术研讨、技术咨询、知识科普、国际合作、标准建设、成果发表、产业服务等工作，以推动中国半导体装备技术与产业发展。

根据中国机械工程学会分支机构管理相关规定，现邀请各有关单位推荐和个人自荐分会第一届委员会委员候选人，相关事项如下：

**一、委员候选人资格要求**

1.遵纪守法，坚持党和政府的路线、方针、政策，具有良好的政治素质。

2.候选人须为中国机械工程学会会员及以上资格会员（若此前不是，现阶段可同步申请，在中国机械工程学会网站（网址http://www.cmes.org）在线申请会员，并根据要求提供相应材料寄送到中国机械工程学会）。

3.候选人需为在半导体装备领域的技术开发、应用与管理等方面取得一定成就，具有较高学术造诣的专家、学者、科技人员，或产业界技术、管理专家，原则上要求年龄不超过70周岁。

4.就职于高校、科研院所的候选人，需具备副高级及以上职称。就职于企业的候选人，需具备副高级及以上职称，或为企业中层以上技术、管理岗位人员。

5.候选人届时须能出席分会的成立大会，成立大会具体时间、地点另行通知。

**二、委员产生程序**

**1.候选人推荐**

单位推荐：高校与科研院所推荐名额原则上不受限制，推荐人员过多的单位，由第一届委员会筹备组审核并择优选取委员候选人。每个企业单位可推荐1~2名候选人并提交推荐表。

个人自荐：符合候选人资格要求的个人经所在单位同意可填写并提交推荐表。

**2.候选人审核**

分会秘书处对被推荐候选人材料进行收集、整理，报送第一届委员会筹备组审核，围绕被推荐候选人专业水平、工作业绩、组织能力等进行综合考量，研究形成委员候选人名单。

**3.上报中国机械工程学会**

分会秘书处将第一届委员会筹备组审议通过的委员候选人名单上报中国机械工程学会办事机构，审查合格后向分会下发同意批复名单。

**4.分会成立大会**

组织召开分会成立大会，当选委员由中国机械工程学会颁发聘书。

**三、注意事项**

1.请各有关单位或个人在收到通知后，推荐人选（一位或一位以上）或自荐为半导体装备分会第一届委员会委员候选人，委员候选人请填写《中国机械工程学会半导体装备分会第一届委员会待聘人员登记表》（请见通知附件)，于2025年3月15日前将登记表电子版及纸质版返回分会秘书处；电子版（word版和PDF版）文件名注明“单位+姓名”。

2.候选人注册为个人会员，获得会员编号后，再填写附件的待聘人员登记表。

3.请在待聘人员登记表中“所在单位支持担任学会职务的推荐意见”处写明“同意”，并加盖本人所在单位公章。

**四、联系方式**

联系单位：中国机械工程学会半导体装备分会（筹）秘书处

联系地址：浙江省杭州市浙江大学紫金港校区开物苑6幢410室

联 系 人：胡亮

联系电话：13575784077

电子邮箱：cmeehuli@zju.edu.cn

附件：中国机械工程学会半导体装备分会第一届委员会待聘人员登记表

中国机械工程学会

2025年2月13日

附件

中国机械工程学会半导体装备分会第一届委员会

待聘人员登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | **性 别** |  | **出生日期** | 年 月 日 |
| **政治面貌** |  | **民 族** |  | **国 籍** |  |
| **专 业** |  | **职 称** |  | | |
| **最高学历** | XX年毕业于XX学校XX专业，获XX学位 | | | | |
| **证件类型** |  | **证件编号** |  | | |
| **工作单位及职务** |  | | | | |
| **手机号码** |  | **电子信箱** |  | | |
| **通讯地址及邮编** |  | | | | |
| **会员编号** |  | **拟聘职务** |  | | |
| **主要工作经历及业务专长** |  | | | | |
| **主要工作业绩** | **（包括：参与的重大课题，获得的荣誉称号、科技奖励，发表的科技论文，出版的专著，获得的发明专利，标准制定等）** | | | | |
| **主要社会兼职（包括本学会和其他学会）** |  | | | | |
| **本人意见** | **（签字）**  年 月 日 | | | | |
| **所在单位支持担任学会职务的推荐意见** | **（盖章）:**  年 月 日 | | | | |
| **分会(发起单位）**  **意见** | **（盖章）:**  年 月 日 | | | | |

填表日期： 年 月 日